

附件：

上海新阳半导体材料股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2025年半年 度期初往来资 金余额	2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度 往来资金的 利息（如有 ）	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年半年 度期末往来资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关 系	上市公司核算的会计 科目	2025年半年 度期初往来资 金余额	2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度 往来资金的 利息（如有）	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年半年 度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	合肥新阳半导体材料有限公司	子公司	其他应收款	11,083.06	2,200.00		2,653.59	10,629.47	暂借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海芯刻微材料技术有限责任公司	子公司	其他应收款	13,549.80				13,549.80	暂借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海晖研材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,626.78				1,626.78	暂借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏考普乐新材料有限公司	子公司	其他应收款	198.72	64.69		90.00	173.41	应收股利利息	非经营性往来
总计				26,548.36	2,264.69		2,743.59	25,979.46		

法定代表人：王溯

主管会计工作负责人：周红晓

会计机构负责人：周红晓